# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/002716

International filing date: 21 February 2005 (21.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-279618

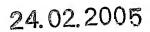
Filing date: 27 September 2004 (27.09.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 14 April 2005 (14.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)





## 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2004年 9月27日

出 願 番 号 Application Number: 特願2004-279618

[ST. 10/C]:

[JP2004-279618]

出 願 人
Applicant(s):

東洋紡績株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 3月31日







特許願 【書類名】 CN04-0615 【整理番号】

平成16年 9月27日 【提出日】 特許庁長官殿 【あて先】 H01M 2/14

【国際特許分類】

【発明者】 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡績株式会社 総合研究 【住所又は居所】

所内

山田 潤 【氏名】

【発明者】

滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡績株式会社 総合研究 【住所又は居所】

所内

中村 匡徳 【氏名】

【発明者】

滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡績株式会社 総合研究 【住所又は居所】

所内

犬飼 忠司 【氏名】

【発明者】

滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡績株式会社 総合研究 【住所又は居所】

所内

中島 敦士 【氏名】

【特許出願人】

【識別番号】 000003160

東洋紡績株式会社 【氏名又は名称】

津村 準二 【代表者】

【先の出願に基づく優先権主張】

特願2004- 45665 【出願番号】 平成16年 2月23日 【出願日】

【先の出願に基づく優先権主張】

特願2004-58805 【出願番号】 平成16年 3月 3日 【出願日】

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 000619 16,000円 【納付金額】

【提出物件の目録】

特許請求の範囲 1 【物件名】

明細書 1 【物件名】 要約書 1 【物件名】



## 【書類名】特許請求の範囲

#### 【請求項1】

ガラス転移温度が70 C以上、対数粘度が0.5 d 1/g 以上で、全繰り返し構造単位を100 モル%としたとき下記構造式(I)を20 モル%以上含有するポリアミドイミド 樹脂層を含む、全体の膜厚が $5\sim100$   $\mu$  mの多孔質膜。

#### 【化1】

$$\begin{array}{c|c} & O & O & \\ \hline N & & \\ N & & \\ O & & \\ \end{array}$$

#### 【請求項2】

ポリアミドイミド樹脂の酸成分の一部が、ダイマー酸、ポリアルキレングリコール、ポリエステル並びに末端にカルボキシル基、水酸基及びアミノ基のいずれかを含有するブタジエン系ゴムからなる群のうち少なくとも1種で置き換えられた共重合ポリアミドイミド樹脂である請求項1に記載の多孔質膜。

#### 【請求項3】

請求項1または2に記載の多孔質膜において、ポリアミドイミド樹脂層とポリオレフィン系多孔質膜とを組み合わせたことを特徴とする複合多孔質膜。

#### 【請求項4】

透気度が  $1\sim2$ 000sec/100ccAirである請求項  $1\sim3$ のいずれかに記載の多孔質膜。

#### 【請求項5】

請求項1~4のいずれかに記載の多孔質膜を、リチウムイオンを吸蔵、放出可能な正極および負極の間にセパレーターとして介装してなるリチウムイオン二次電池。

#### 【請求項6】

請求項1または2に記載のポリアミドイミド樹脂溶液を基材に塗布又は浸漬した後、ポリアミドイミド樹脂を溶解した溶剤とは混和するが、ポリアミドイミド樹脂に対しては貧溶剤である溶液中に投入して凝固させる多孔質膜の製造方法。

#### 【請求項7】

ポリオレフィン系多孔質膜の片面又は両面に請求項1または2に記載のポリアミドイミ ド樹脂溶液を塗布又は浸漬した後、ポリアミドイミド樹脂を溶解した溶剤と混和するが、 ポリアミドイミド樹脂に対しては貧溶剤である溶液中に投入して凝固させる複合多孔質膜 の製造方法。



【書類名】明細書

【発明の名称】多孔質膜とその製造法及びこれを用いたリチウムイオン二次電池 【技術分野】

## [0001]

本発明は、安全性の改善が要求されているリチウムイオン二次電池のセパレーターとして、優れたシャットダウン温度特性及び高いメルトダウン温度特性を示すポリアミドイミド多孔質膜、その製造方法及びこれを用いたリチウムイオン二次電池に関する。

#### 【背景技術】

#### [0002]

近年、電子携帯機器の発達により、高エネルギー密度、高起電力の電池が開発されている。それらの中でも高起電力の点から非水電解液電池、特にリチウムイオン二次電池が精力的に開発されている。このような非水電解液電池の問題点の1つに可燃性有機溶媒を用いるがための危険性が指摘されている。電池の両極が短絡、電池内容物の分解反応を起こした場合、電池内部の急激な温度上昇により、内容物が噴出したりする。この様な問題に対して現在、安全弁の取り付け、溶融性成分含有のセパレーターによるシャットダウン機能付与などが挙げられる。

#### [0003]

しかしながら安全弁は短絡に対する本質的な防護策ではなく、電池内部の急激な圧力上 昇を緩和するだけのものである。

#### [0004]

一方、セパレーターのシャットダウン機能は熱溶融性材料を用いた多孔質膜を用いることにより、短絡などにより電池内部の温度がある一定の温度に達したときに、材料の熱溶融により多孔質膜の穴が塞がることにより、イオン導電性が妨げられ発熱の原因となる電池反応を抑えるというものである。このようなセパレーターは、特許文献1~3等に示されているオレフィン系高分子材料の多孔質膜が開示されている。しかしながら、このような熱溶融性材料を用いた場合、熱上昇でシャットダウン機能が働いても更なる温度上昇がある場合、膜自体が溶融して本来の機能である電極間の隔離が損なわれてしまう。これはメルトダウンと呼ばれる現象であり電池としては好ましくない。このような問題点の改善策としてシャットダウン温度の範囲を広げることが提案されている。例えば特許文献4~7等に示されるように多孔質膜、不織布基材に熱溶融性材料を積層、コーテイングするなどの技術である。しかしながらこれらの作成手法は煩雑になる場合があることと必ずしもシャットダウン時の絶縁性が十分なものが得られてはいない。

#### [0005]

【特許文献1】特許第2642206号明細書

【特許文献2】特開平6-212006号公報

【特許文献3】特開平8-138643号公報

【特許文献4】特公平4-1692号公報

【特許文献5】特開昭60-52号公報

【特許文献6】特開昭61-232560号公報

【特許文献7】特開平10-6453号公報

#### 【発明の開示】

#### 【発明が解決しようとする課題】

#### [0006]

本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであって、従来使用されている多孔膜セパレーターに代わるシャットダウン特性及びメルトダウン特性が良好で絶縁性に優れた安価なセパレーターを提供することを目的とする。

#### 【課題を解決するための手段】

#### [0007]

本発明は上記目的を達成するために、鋭意検討を重ねた結果、多孔質のポリアミドイミド樹脂製膜を単独又は他の材料と組み合わせてセパレーターとして使用することにより、

出証特2005-3029032



安全性、サイクル耐久性に優れたリチウムイオン二次電池が得られることを見出した。即 ち本発明は以下の多孔質膜とその製造法及びこれを用いたリチウムイオン二次電池である

#### [0008]

(1) ガラス転移温度が70 C以上、対数粘度が0.5 d l / g以上で、全繰り返し構造単位を100 モル%としたとき下記構造式(I)を20 モル%以上含有するポリアミドイミド樹脂層を含む、全体の膜厚が $5\sim100$   $\mu$  mの多孔質膜。

#### 【化2】

$$\begin{array}{c|c} & O & O & \\ \hline N & & \\ N & & \\ O & & \\ \end{array}$$

## [0009]

(2) ポリアミドイミド樹脂の酸成分の一部が、ダイマー酸、ポリアルキレングリコール、ポリエステル並びに末端にカルボキシル基、水酸基及びアミノ基のいずれかを含有するブタジエン系ゴムからなる群のうち少なくとも1種で置き換えられた共重合ポリアミドイミド樹脂である(1)に記載の多孔質膜。

#### [0010]

(3) (1) または (2) に記載の多孔質膜において、ポリアミドイミド樹脂層とポリオレフィン系多孔質膜とを組み合わせたことを特徴とする複合多孔質膜。

#### [0011]

(4) 透気度が $1 \sim 2000$  s e c / 100 c c A i r である (1)  $\sim$  (3) のいずれか に記載の多孔質膜。

#### [0012]

(5) (1) ~ (4) のいずれかに記載の多孔質膜を、リチウムイオンを吸蔵、放出可能な正極および負極の間にセパレーターとして介装してなるリチウムイオン二次電池。

## [0013]

(6) (1) または(2) に記載のポリアミドイミド樹脂溶液を基材に塗布又は浸漬した後、ポリアミドイミド樹脂を溶解した溶剤とは混和するが、ポリアミドイミド樹脂に対しては貧溶剤である溶液中に投入して凝固させる多孔質膜の製造方法。

#### [0014]

(7) ポリオレフィン系多孔質膜の片面又は両面に (1) または (2) に記載のポリアミドイミド樹脂溶液を塗布又は浸漬した後、ポリアミドイミド樹脂を溶解した溶剤と混和するが、ポリアミドイミド樹脂に対しては貧溶剤である溶液中に投入して凝固させる複合多孔質膜の製造方法。

#### 【発明の効果】

#### [0015]

本発明は、特定構造を有するポリアミドイミド樹脂の多孔質膜又はポリアミドイミド樹脂の多孔質膜とポリオレフィン膜を積層した複合多孔質膜を用いることによりシャットダウン特性とメルトダウン特性のバランスに優れたリチウムイオン二次電池用セパレーターを提供できる。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### [0016]

以下本発明を詳細に説明する。本発明に用いられるポリアミドイミド樹脂は下記構造式(I)を必須成分とするものである。

#### [0017]



【化3】

$$\begin{array}{c|c} & O & O & \\ \hline N & & \\ N & & \\ O & & \\ \end{array}$$

## [0018]

式 (I) の構造はポリアミドイミド樹脂の全繰り返し構造単位を100 モル%としたときに20 モル%~100 モル%含まれることが好ましく、更に好ましくは30 モル%~90 、更に好ましくは40 モル%~80 モル%である。式 (I) の比率が20 モル%未満では多孔質の表面に緻密な層が形成され電池のサイクル特性が悪化することがある。

ポリアミドイミドの多孔質膜の製造は例えばポリアミドイミド樹脂溶液をポリエステルフィルムやポリプロピレン等の支持体に塗布、或いは浸漬した後、水を主成分とする凝固槽に浸漬して溶剤を除去して、支持体より剥がすことにより行うことができる。このとき、構造式(I)の構造を有しない場合、多孔質膜の表面に緻密な層が形成される傾向がある。その結果透気度が低くなり、リチウムイオン2次電池用セパレーターとして用いたときにサイクル特性が悪くなり、極端な場合セパレーターとして機能しない。これに対し、構造式(I)を有する場合、多孔質膜の表面に緻密な層が形成されにくいのでサイクル特性が良好になる。

## [0019]

本発明に用いられるポリアミドイミド樹脂の製造方法は酸成分とイソシアネート (アミン) 成分から製造するイソシアネート法、或は酸クロリド (酸成分) とアミンから製造する酸クロリド法、酸成分とアミン成分から製造する直接法などの方法で製造されが、製造コストの点からジイソシアネート法が好ましい。

#### [0020]

上記ポリアミドイミド樹脂の合成に用いられる酸成分はトリメリット酸無水物(クロリド)を必須成分とするが、その一部を他の多塩基酸またはその無水物に置き換えることができる。例えば、ピロメリット酸、ビフェニルテトラカルボン酸、ビフェニルスルホンテトラカルボン酸、ベンゾフェノンテトラカルボン酸、ビフェニルエーテルテトラカルボン酸、エチレングリコールビストリメリテート、プロピレングリコールビストリメリテート等のテトラカルボン酸及びこれらの無水物、シュウ酸、アジピン酸、マロン酸、セバチン酸、アゼライン酸、ドデカンジカルボン酸、ジカルボキシポリブタジエン、ジカルボキシポリ(アクリロニトリルーブタジエン)、ジカルボキシポリ(スチレンーブタジエン)等の脂肪族ジカルボン酸、1,4ーシクロヘキサンジカルボン酸、ダイマー酸等の脂環族ジカルボン酸、4,4'ージシクロヘキシルメタンジカルボン酸、ダイマー酸等の脂環族ジカルボン酸、テレフタル酸、イソフタル酸、ジフェニルスルホンジカルボン酸、ジカルボン酸、ジカルボン酸、ジフェニルスルボンでが近りにより、ジカルボキシポリでカジエン、ジカルボキシポリ(アクリロニトリルブタジエン)、ジカルボキシポリでスチレンーブタジエン)が好ましい。

#### [0021]

また、トリメリット酸化合物の一部をグリコールに置き換えてウレタン基を分子内に導入することもできる。グリコールとしてはエチレングリコール、プロピレングリコール、テトラメチレングリコール、ネオペンチルグリコール、ヘキサンジオール等のアルキレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリテトラメチレングリコール等のポリアルキレングリコールや上記ジカルボン酸の1種又は2種以上と上記グリコールの1種又は2種以上とから合成される末端水酸基のポリエステル等が挙げられ



、これらの中ではシャットダウン効果からポリエチレングリコール、末端水酸基のポリエステルが好ましい。また、これらの数平均分子量は500以上が好ましく、1000以上がより好ましい。上限は特に限定されないが8000未満が好ましい。

#### [0022]

また酸成分の一部をダイマー酸、ポリアルキレンエーテル、ポリエステル並びに末端にカルボキシル基、水酸基及びアミノ基のいずれかを含有するブタジエン系ゴムからなる群のうち少なくとも1種で置き換えることも望ましいが、酸成分のうち、1~60モル%を置き換えることが好ましい。

## [0023]

本発明のポリアミドイミド樹脂の合成に用いられるジアミン(ジイソシアネート)成分 としては、4,4'ージフェニルメタンジアミンあるいはこのジイソシアナートを必須成 分とする。この成分を用いることで多孔膜の表面に緻密な層の形成を防止することができ 、多孔質製造時の膜構造の制御が容易になる。すなわち、剛直な疎水性の骨格を有するポ リアミドイミド樹脂の場合、膜構造を制御するために樹脂ワニスや凝固槽にポリエチレン グリコール等の添加剤を入れなければならない場合が一般的であるが、上記4,4'ージ フェニルメタンジアミンの骨格を導入すると膜構造の制御が容易になるためこの添加剤の 量を減らしたり、あるいはなくしたりすることが可能となる。その他のジアミン(ジイソ シアネート)成分としてエチレンジアミン、プロピレンジアミン、ヘキサメチレンジアミ ン等の脂肪族ジアミン及びこれらのジイソシアネート、1,4-シクロヘキサンジアミン 、1,3-シクロヘキサンジアミン、イソホロンジアミン、4,4'-ジシクロヘキシル メタンジアミン等の脂環族ジアミン及びこれらのジイソシアネート、フェニレンジアミン 、4、4、-ジアミノジフェニルメタン、4、4、-ジアミノジフェニルエーテル、4, 4' -ジアミノジフェニルスルホン、ベンジジン、キシリレンジアミン、トリレンジアミ ン等の芳香族ジアミン及びこれらのジイソシアネート等が挙げられ、これらの中では反応 性、コスト、耐電解液性の点からトリジン、トリレンジアミン、ナフタレンジアミン及び これのジイソシアネートが好ましい。

#### [0024]

本発明に用いるポリアミドイミド樹脂はN, N' -ジメチルホルムアミド、N, N' -ジメチルアセトアミド、N-メチル-2 -ピロリドン、 $\gamma$  -ブチロラクトン等の極性溶剤中、60-200  $\sim$ 1 に加熱しながら攪拌することで容易に製造することができる。この場合、必要に応じてトリエチルアミン、ジエチレントリアミン等のアミン類、フッ化ナトリウム、フッ化カリウム、フッ化セシウム、ナトリウムメトキシド等のアルカリ金属塩等を触媒として用いることもできる。

#### [0025]

本発明に用いるポリアミドイミド樹脂はガラス転移温度が70 C以上で対数粘度は0.5 d 1/g 以上が好ましい。ガラス転移温度が70 C以下では、シャットダウン効果はあるが、メルトダウン温度が低くなり、セパレーターに用いた場合、正極と負極が短絡を起こすおそれがある。また、対数粘度が0.5 d 1/g 未満では樹脂が脆くなり多孔膜の機械的物性が悪くなる場合がある。その結果、多孔膜の加工時や電池の組み立て時に多孔膜にクラックが入り易くなり、正極と負極の短絡を起こすおそれがある。一方上限は加工性や溶剤溶解性を考慮すると2.0 d 1/g 未満が好ましい。

## [0026]

次にポリアミドイミド多孔質膜の製造方法について説明する。本発明の多孔質膜の製造は特に制限はないが、上記のポリアミドイミド重合溶液をポリエステルフィルム等の基材に所定の厚みにコーテイングした後、あるいは重合溶液をスリットダイからフィルム状に押し出して、該ポリアミドイミド樹脂を溶解している溶剤と混和するが、該ポリアミドイミド樹脂に対しては貧溶剤である溶液中に投入して凝固させるのが好ましい。なお、ここで言う貧溶剤とは該ポリアミドイミド樹脂を25℃で5重量%濃度で溶解できないものとする。

#### [0027]



ポリアミドイミド樹脂を溶解する溶剤は上記のようにNーメチルー2ーピロリドンやジメチルアセトアミド、N, Nージメチルホルムアミドなどのアミド系溶剤が主体になるから、実質的な凝固浴は水を主体にして溶液になる。ここで用いる水はイオン性不純物の少ないものが良く、イオン交換水等の意図的にイオンを除去した水を用いる方が好ましい。イオン性不純物は各イオン500ppm以下が好ましく、更に好ましくは200ppm以下、最も好ましくは100ppm以下である。

#### [0028]

この凝固浴には凝固速度や多孔質膜の孔径及びその分布を調節するために水と混和する他の溶剤を混合することができる。このような溶剤としてはメタノール、エタノール、プロピルアルコール、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール等のアルコール類、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類、N, N – ジメチルホルムアミド、N, N – ジメチルアセトアミド、N – メチルー 2 ーピロリドン等のアミド系溶剤等が挙げられこれらの中では孔径の多孔質膜中の均一さの点からエチレングリコール、ポリエチレングリコールなどのグリコール類が好ましい。添加量に制限はないが、好ましくは水 1 0 0 部に対し5 部から 5 0 0 部、更に好ましくは 1 0 部から 4 0 0 部、最も好ましくは 2 0 部から 3 0 0 部である。

また、凝固槽を一槽にしても良いが、凝固速度や多孔質膜の孔径及びその分布を調節するため多槽にしても良い。このとき、水への添加剤の濃度を各槽で変更するほうが好ましい。

#### [0029]

また、ポリアミドイミド樹脂の溶液に凝固速度や多孔質膜の孔径及びその分布を調節するために添加剤を用いても良い。例えばメタノール、エタノール、プロピルアルコール、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール等のアルコール類、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類、ポリエチレングリコール、ポリビニルピロリドン等の水溶性ポリマーである。添加量に制限はないが、好ましくは樹脂溶液100部に対し5部から300部、更に好ましくは10部から200部、最も好ましくは20部から100部である。

#### [0030]

ポリアミドイミド多孔質膜は単層でも積層でも良いが全体の膜厚は $5\sim100\mu$ m、好ましくは $10\sim70\mu$ m、更に好ましくは $15\sim50\mu$ mである。膜厚が $5\mu$ m以下では膜が弱くなり破断するおそれがある。逆に膜厚が $100\mu$ mを越えるとサイクル特性が低下することがある。ポリアミドイミド多孔質膜の空孔率は $30\sim90\%$ が好ましい。更に好ましくは $40\sim70\%$ であり、空孔率が30%以下では膜の電気抵抗が高くなり、大電流を流しにくくなる。一方、90%以上では膜強度が弱くなる。また孔径の尺度である透気度はJIS-P8117に準拠した方法により測定した値が $1\sim2000$ sec/100ccAirであることが好ましい。より好ましくは $50\sim1500$ sec/100ccAir、さらに好ましくは $100\sim1000$ sec/100ccAir、さらに好ましくは $100\sim1000$ sec/1000ccAirを越えるとサイクル特性が悪くなることがある。

#### [0031]

このようにして製造されるポリアミドイミド多孔質膜はセパレーターとして単独で用いられた場合でも優れたシャットダウン特性とメルトダウン特性を示す。特に数平均分子量1000以上のブタジエン系ゴムやポリアルキレングリコール、ポリエステル等がブロック状に共重合されたポリアミドイミド樹脂からなる多孔質フィルムの場合その効果が顕著である。数平均分子量の上限はポリアミドイミド樹脂のガラス転移温度を考慮すると800未満が好ましい。

#### [0032]

また、本発明のもう一つの特徴はポリアミドイミド多孔質膜をポリオレフィン系の多孔 質膜と積層、組み合わせて用いることができることにある。ポリオレフィン系多孔質膜と はポリエチレンやポリプロピレンフィルムを例えば第7回ポリマー材料フォーラム(19

出証特2005-3029032



98) 要旨集1BIL09等に記載される延伸開孔法や相分離法等によって製造されるものである。ポリアミドイミド多孔質膜とポリオレフィン多孔質膜を積層する場合の構成はポリアミドイミド多孔質膜をA、ポリオレフィン系多孔質膜をBとすると、A/B、A/B/A/Bの構成となる。

#### [0033]

これらの複合多孔質膜の製造も特に制限はないが、以下の方法が好ましい。

- (1) ポリアミドイミド多孔質膜とポリオレフィン多孔質膜を単純に重ねる。
- (2) ポリオレフィン多孔質膜を支持体にしてその片面又は両面にポリアミドイミド樹脂 溶液を含浸又は塗布し、前記と同様な方法で凝固浴に投入して凝固させる。
- (3)上記(1)と(2)を組み合わせる。

#### [0034]

これら複合多孔質膜の場合、全体の膜厚は  $10\sim100\,\mu$  m、好ましくは  $15\sim70\,\mu$  mである。空孔率は  $30\sim80\%$ 、透気度は  $1\sim2000$  s e c  $\angle 100$  c c A i r が好ましい。

#### [0035]

このように構成された本発明のポリアミドイミド多孔質膜をセパレーターとして使用したリチウムイオン二次電池は従来と同様の電池性能を発揮し、シャットダウン特性、メルトダウン特性に優れた安全な電池を得ることができる。本発明に関わるリチウムイオン二次電池は本発明の多孔質膜をセパレーターとして用いること以外は、常法に従って製造することができる。

#### [0036]

即ち、正極活物質としてはリチウムを含んだ材料、負極としてはリチウムをイオンとして吸蔵、放出可能な材料、電解液としてはリチウムとフッ素を含む化合物からなる電解質の有機溶剤溶液を用いることができる。

#### [0037]

具体的には、正極活物質としてはリチウムイオンを挿入、離脱できるコバルト酸リチウムやマンガン酸リチウム等のリチウム金属酸化物を使用することができる。正極活物質には導電剤として公知の活性炭、各種コークス、カーボンブラック、結着剤及び溶剤等を配合し、この分散液をアルミニウム等の集電体に途布、乾燥したものを正極材とすることができる。

#### [0038]

負極活物質としてはコークス、グラファイト、非晶質カーボン等が用いられ、これらを 結着剤と有機溶剤からなる分散液を銅箔等の集電体に塗布、乾燥して負極材とすることが できる。

#### [0039]

電解液に使用される電解質としては、 $LiClO_4$ ,  $LiAsF_6$ ,  $LiPF_4$ ,  $LiBF_4$ , LiBr,  $LiCF_3SO_3$ , 等が挙げられ、有機溶剤としてはプロピレンカービネート、エチレンカーボネート、 $\gamma$ ーブチロラクトン、ジメチルカーボネート、エチルメチルカーボネート、1, 2ージメトキシエタン、1, 2ージエトキシエタン、テトラヒドロフラン等の1種又は2種以上が用いられる。

#### 【実施例】

#### [0040]

以下、実施例で本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例で制限されるものではない。

尚、実施例中の測定値は以下の方法で測定した。

#### [0041]

対数粘度:ポリアミドイミド樹脂 0.5 gを 1 0 0 m 1 の N ーメチルー 2 ーピロリドンに溶解した溶液を 3 0 ℃に保ちウベローデ粘度管を用いて測定した。

#### [0042]

ガラス転移温度:測定幅4mm、長さ15mmのポリアミドイミドフィルムをレオロジー



社製DVE-V4レオスペクトラーを用い、周波数110Hzの振動を与えて測定した動的粘弾性の損失弾性率の変曲点をガラス転移温度とした。

[0043]

膜厚:ポリアミドイミド多孔質膜をSΟΝΥ μ-メーターで測定した。

[0044]

空孔率:ポリアミドイミド樹脂溶液から流延乾燥して作成した約 $25\mu$ mフィルム(A)の平均膜厚(At)と10cmの重量(Aw)を測定し、同じポリアミドイミド樹脂溶液から水中で凝固させて作成した多孔質膜(B)の平均膜厚(Bt)と10cmの重量(Bw)とから下記式によって空孔率を算出した。

空孔率= [1-(Bw/Bt)/(Aw/At)]×100(%)

[0045]

シャットダウン温度特性:プロピレンカーボネートに4フッ化ホウ酸リチウムを1モル/ 1溶解した溶液を充填した多孔質膜を用い、交流周波数 1 k H z 、交流振幅 1 0 0 m V 、 昇温速度 2  $\mathbb{C}/分$  で測定した。温度上昇に伴うインピーダンス値の上昇が一旦 1 0 0  $\mathbb{Q}$  c  $\mathbf{m}^2$  になったときの温度をシャットダウン開始温度とし、インピーダンスの値が 1 k  $\mathbb{Q}$  c  $\mathbf{m}^2$  を越え、更に上昇した後低下し再び 1 k  $\mathbb{Q}$  c  $\mathbf{m}^2$  になった温度をメルトダウン温度とした。

## [0046]

#### [実施例1]

温度計、冷却管、窒素ガス導入管のついた 4 ツロフラスコにトリメリット酸無水物 1 モル、ナフタレンジイソシアネート 0.5 モル、4,4'ージフェニルメタンジイソシアネート 0.4 9 モル、フッ化カリウム 0.0 2 モルを固形分濃度が 20%となるように Nーメチルー 2 ーピロリドンと共に仕込み、120℃で 5 時間攪拌した後、固形分濃度が 15%になるように Nーメチルー 2 ーピロリドンで希釈してポリアミドイミド樹脂を合成した。得られたポリアミドイミド樹脂の対数粘度は 1.08 d 1/g、ガラス転移温度は 320℃であった。

上記ポリアミドイミド樹脂溶液 100 部にポリエチレングリコール# 400 を 20 部配合したワニスを東燃化学社製ポリオレフィン多孔質膜( $25\mu$ m)の片面に乾燥膜厚が  $1\mu$  mとなるように塗布し、水中に浸漬して凝固、洗滌、乾燥させた。この複合多孔質膜の膜厚は  $26\mu$ m、透気度は 460 sec20 で 20 で 20

#### [0047]

#### 「実施例2]

実施例 1 の酸成分をトリメリット酸無水物 0. 9 モル、ベンゾフェノンテトラカルボン酸無水物 0. 1 モル、ジフェニルメタンジイソシアネート 1. 0 モル、フッ化カリウム 0. 0 2 モルを固形分濃度が 2 0%となるようにN - メチルー 2 - ピロリドンと共に仕込み、1 00  $\mathbb C$  で 3 時間させた後、冷却しながらN - メチルー 2 - ピロリドンで固形分濃度が 1 5%となるように希釈してポリアミドイミド樹脂を得た。このポリアミドイミド樹脂のガラス転移温度は 3 00  $\mathbb C$ 、対数粘度は 1. 2 3 d 1/gであった。

上記ポリアミドイミド樹脂溶液を東燃化学社製ポリオレフィン多孔質膜( $25\mu$ m)の 片面に乾燥膜厚が $1\mu$ mとなるように塗布し、水中に浸漬して凝固、洗滌、乾燥させた。 膜厚  $26\mu$ mの複合多孔質を作成した。この透気度は420sec/100ccAirで シャットダウン温度は120C、メルトダウン温度は200C以上であった。

[0048]



#### 「実施例3]

実施例1の酸成分をトリメリット酸無水物0.92モル、両末端ジカルボン酸のポリ( アクリロニトリルーブタジエン)共重合体(宇部興産製ハイカーCTBN1300×13 ) 0. 08モル、ナフタレンジイソシアネート 0. 7モル、4, 4'ージフェニルメタン ジイソシアネート0.29モル、フッ化カリウム0.02モルとした以外は実施例1と同 じ条件でポリアミドイミド樹脂を合成した。得られたポリアミドイミド樹脂の対数粘度は 0.69d1/g、ガラス転移温度は180℃であった。このポリアミドイミド樹脂溶液 から実施例1と同じ方法で複合多孔質膜を作成した。この複合多孔質膜の膜厚は28μm 、透気度は410sec/100ccAirでシャットダウン温度は123℃、メルトダ ウン温度は200℃以上であった。

#### [0049]

#### 「実施例4]

実施例1と同じ装置を用い、トリメリット酸無水物0.93モル、ポリカプロラクトン . (ダイセル化学製プラクセル220:分子量2000)0. 07モル、ナフタレンジイソ シアネート 0. 5 モル、ジフェニルメタンー 4, 4'ージイソシアネート 0. 4 9 モル、 フッ化カリウム0.02モルを固形分濃度が20%となるようにNーメチルー2ーピロリ ドンと共に仕込み、120℃で約5時間反応させた。得られたポリアミドイミド樹脂の対 数粘度は0.82d1/g、ガラス転移温度は230℃であった。このポリアミドイミド 樹脂溶液を実施例 1 と同じ方法で多孔質膜を作成した。この多孔質膜の膜厚は 2 7μm、 透気度は410sec╱100ccAirで、シャットダウン温度は122℃、メルトダ ウン温度は200℃以上であった。

#### [0050]

#### [実施例5]

実施例3のポリアミドイミド樹脂溶液100部にエチレングリコール20部を配合した 溶液を100μmのポリエステルフィルムに塗布し、水中に浸漬して凝固させ、水洗、乾 燥して厚さ20μmのポリアミドイミド多孔質膜を得た。この多孔質膜の空孔率は65% 、透気度は6.5sec/100ccAirでシャットダウン温度は188℃、メルトダ ウン温度は200℃以上であった。このポリアミドイミド多孔質膜を実施例1と同じ様な 構成でセパレーターに用いたコイン電池の放電容量、サイクル耐久性等の電池性能はポリ オレフィン多孔質膜単独セパレーターと同様な特性を示した。

#### [0051]

#### [実施例 6]

実施例1のポリアミドイミド樹脂溶液100部にポリエチレングリコール#400を2 0部配合したワニスに東燃化学製ポリオレフィン多孔質膜(25μm)を浸漬させた後、 ポリオレフィン多孔質膜の両面に乾燥膜厚が各々1μmになるように絞りロールで掻き取 り、水/ポリエチレングリコール(分子量400)比が70/30の凝固浴に投入して凝 固させ、洗滌、乾燥して厚さ27μmの3層の複合多孔質膜を得た。この複合多孔質膜の シャットダウン温度は120℃、メルトダウン温度は200℃以上であった。この複合多 孔質膜をセパレーターにして実施例1と同じ構成で作成したコイン電池の放電容量、サイ クル耐久性などの電池性能はポリオレフィン多孔質膜単独セパレーターと同様な特性を示 した。

#### [0052]

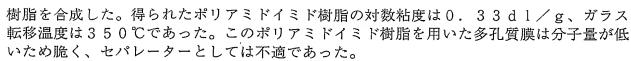
#### [実施例7]

実施例6で作成したポリアミドイミド/ポリオレフィンの複合多孔質膜のポリアミドイ ミド多孔質膜側にポリオレフィン多孔質膜を重ねた複合膜を実施例1と同じ条件で作成し たコイン電池の放電容量、サイクル耐久性等の電池性能はポリオレフィン多孔質膜単独セ パレーターとほぼ同等の特性を示した。

#### [0053]

#### 「比較例1]

実施例1でTMAを1.08モルとした以外は実施例1と同じ条件でポリアミドイミド



#### [0054]

#### [比較例2]

酸成分をトリメリット酸無水物 0.15 モル、ダイマー酸 0.85 モル、ナフタレンジイソシアネート 0.5 モル、4, 4'ージフェニルメタンジイソシアネート 0.49 モルとした以外は実施例 1 と同じ条件でポリアミドイミド樹脂を合成した。得られたポリアミドイミド樹脂の対数粘度は 0.64 d 1 / g、ガラス転移温度は 60 であった。このポリアミドイミド樹脂溶液を用い、実施例 5 と同じ方法で多孔質膜を作成した。この多孔質膜の膜厚は  $23\mu$  m、空孔率は 63%、透気度は 3.4 sec 100 cc 10

## [0055]

## [比較例3]

このポリアミドイミド樹脂溶液 100 部を市販のセパレーター(東燃化学製ポリオレフィン多孔質膜: $25\mu$ m)に膜厚が  $3\mu$ mとなるように塗布し、25  $\mathbb C$ の水中に約 3 分間浸漬した後金属枠で固定して 100  $\mathbb C$   $\mathbb C$  10 分間乾燥した。得られた複合多孔質膜の透気度は 2000 sec以上  $\mathbb C$  100 cc  $\mathbb C$  100 cc 100 100 100 cc 100 1

#### 【産業上の利用可能性】

#### [0056]

本発明は、特定構造を有するポリアミドイミド樹脂の多孔質膜又はポリアミドイミド樹脂の多孔質膜とポリオレフィン膜を積層した複合多孔質膜を用いることによりシャットダウン特性とメルトダウン特性のバランスに優れたリチウムイオン二次電池用セパレーターを提供できる。

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 シャットダウン特性及びメルトダウン特性が良好で絶縁性に優れた安価なセパレーターを提供する。

【解決手段】 ガラス転移温度が70 ℃以上、対数粘度が0.5 d 1 / g以上で、全繰り返し構造単位を100 モル%としたとき下記構造式(I)を20 モル%以上含有するポリアミドイミド樹脂層を含む、全体の膜厚が $5\sim100$   $\mu$  mの多孔質膜に関する。

【化4】

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ N & & & \\ \hline & & & \\ N & & & \\ \hline & & & \\ CH_2 & & \\ \hline \end{array}$$

また、上記多孔質膜を、リチウムイオンを吸蔵、放出可能な正極および負極の間にセパレーターとして介装してなるリチウムイオン二次電池に関する。

【選択図】 なし



## 出願人履歴情報

識別番号

[000003160]

1. 変更年月日 [変更理由] 1990年 8月10日

新規登録 住 所

大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号

氏 名 東洋紡績株式会社